(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平6-344555

(43)公開日 平成6年(1994)12月20日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

B41J 2/045

2/055

2/16

B41J 3/04

103 A

103 H

審査請求 未請求 請求項の数? OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平5-140743

(71)出願人 000006747

株式会社リコー

(22)出願日 平成5年(1993)6月11日 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72)発明者 太田 善久

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

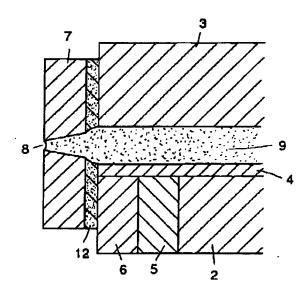
(74)代理人 弁理士 高野 明近 (外1名)

(54) 【発明の名称】 インクジェットヘッド

(57)【要約】

【目的】 インクジェットヘッドの各構成部材の接合に 用いる接着剤の耐インク性を向上し、接合信頼性を向上 させる。

【構成】 インクを吐出するための1もしくは複数のノ ズル8を有するノズルプレートと、各ノズル8に対応す るインク液室9を有する流路板3と、各インク液室9に 対応するインク吐出のためのエネルギー発生手段である 圧電素子2と、保護プレート5、補強板6とを有する。 インクジェットヘッドの構成部品の接合、例えば、ノズ ルプレート7と流路板3及び補強板6との接合に低分子 量のエポキシ樹脂系接着剤12を使用する。



1

【特許請求の範囲】

インクを吐出するための1もしくは複数 【請求項1】 のノズルと、各ノズルに対応するインク液室と、各イン ク液室に対応するインク吐出のためのエネルギー発生手 段を有するインクジェットヘッドにおいて、インクジェ ットヘッドの構成部品の接合に低分子量のエポキシ樹脂 系接着剤を使用していることを特徴とするインクジェッ トヘッド。

【請求項2】 インクを吐出するための1もしくは複数 のノズルと、各ノズルに対応するインク液室と、各イン 10 ク液室に対応するインク吐出のためのエネルギー発生手 段を有するインクジェットヘッドにおいて、インクジェ ットヘッドの構成部品の接合に低分子量のピスフェノー ルA型エポキシ樹脂を主成分とする接着剤を使用してい ることを特徴とするインクジェットヘッド。

【請求項3】 インクを吐出するための1もしくは複数 のノズルと、各ノズルに対応するインク液室と、各イン ク液室に対応するインク吐出のためのエネルギー発生手 段を有するインクジェットヘッドにおいて、インクジェ ットヘッドの構成部品の接合にピスフェノールF型エポ 20 キシ樹脂を主成分とする接着剤を使用していることを特 徴とするインクジェットヘッド。

【請求項4】 インクを吐出するための1もしくは複数 のノズルと、各ノズルに対応するインク液室と、各イン ク液室に対応するインク吐出のためのエネルギー発生手 段を有するインクジェットヘッドにおいて、インクジェ ットヘッドの構成部品の接合にノボラック型ピスフェノ ールFを主成分とするエポキシ樹脂系接着剤を使用して いることを特徴とするインクジェットヘッド。

【請求項5】 インクを吐出するための1もしくは複数 30 のノズルと、各ノズルに対応するインク液室と、各イン ク液室に対応するインク吐出のためのエネルギー発生手 段を有するインクジェットヘッドにおいて、インクジェ ットヘッドの構成部品の接合にピスフェノールAFを主 成分とするエポキシ樹脂系接着剤を使用していることを 特徴とするインクジェットヘッド。

【請求項6】 インクを吐出するための1もしくは複数 のノズルと、各ノズルに対応するインク液室と、各イン ク液室に対応するインク吐出のためのエネルギー発生手 段を有するインクジェットヘッドにおいて、インクジェ 40 ットヘッドの構成部品の接合にピフェニル型を主成分と するエポキシ樹脂系接着剤を使用していることを特徴と するインクジェットヘッド。

【請求項7】 インクを吐出するための1もしくは複数 のノズルと、各ノズルに対応するインク液室と、各イン ク液室に対応するインク吐出のためのエネルギー発生手 段を有するインクジェットヘッドにおいて、インクジェ ットヘッドの構成部品の接合にエポキシ樹脂系接着剤を 使用し、該エポキシ樹脂は末端基不純物を低減させた高 純度樹脂であることを特徴とするインクジェットヘッ 50 このインクジェットヘッドにおいては、各インク液室9

۴.

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、インクジェットヘッド 記録装置におけるインクジェットヘッドに関し、より詳 細には、インクジェットヘッドのインク吐出性能を安定 化し、さらには、長期信頼性を向上させたインクジェッ トヘッドに関する。

2

[00002]

【従来の技術】図7は、本発明が適用されるインクジェ ットヘッドの一例を説明するための一部を欠切して示す 部分的要部構成図、図8は、図7に示したインクジェッ トヘッドの流路長手方向に垂直な断面の一部を拡大して 示す概略断面図で、図中、1は基板、2は圧電素子(P ZT)、3は流路板、4はパッシベーションフィルム、 5は保護プレート、6は補強板、7はノズルプレート、 8はノズル、9はインク液室、10は共通液室、11は フレキシブルプリント回路(FPC)で、図8に示すよ うに、圧電素子2の駆動部2aに対向してインク液室9 が形成されており、周知のように、印字信号に応じて圧 電素子2aを駆動してインク液室9内の体積を急激に減 少させ、インク液室9に対応して設けられたノズル8よ りインクを噴射して、図示しない記録媒体上に所望の印 字を行うものである。

【0003】上述のごときインクジェット記録装置にお いては、圧電素子 (PZT) 2上にインク液室9を形成 するために、図8に示すように、PZT2上にパッシベ ーションフィルム4を接着剤12にて接合し、更に、こ のパッシベーションフィルム4の上に流路板3を接着剤 12により接合している。更には、図示しないが、ノズ ルプレート7も、接着剤により流路板3及び補強板6に 接着剤により接合される等、インクジェットヘッドを構 成する各部材が接着剤により接合され、ヘッドが一体的 に形成されている。

【0004】而して、圧電素子2とパッシベーションフ ィルム4の接合は、パッシペーションフィルム4上に数 μmの接着剤層12をあらかじめコーティングし、熱プ レスにより接着剤を硬化させることによりなされるが、 圧電素子2の上面への接着剤の均一塗布によっても同品 質の接合を得ることができる。また、パッシベーション フィルム4と流路板3の接合は、流路板3の隔壁部にス クリーン印刷法もしくはロールコート法により接着剤を **塗布し、位置合わせをした後に硬化させることによりな** される。なお、流路板3としては樹脂、ガラス、シリコ ン等が使われる。

【0005】図9は、本発明が適用されるインクジェッ トヘッドの他の例を説明するための要部概略構成図で、 この例は、インク液室9内のインクに圧力を発生させる ための手段として抵抗発熱体13を用いたものである。

3

内に発熱抵抗体13が設けられており、この発熱抵抗体 13を記録信号に応じて加熱することにより、該発熱抵 抗体13の近傍のインクを急激に膨張させてインク液室 9内に圧力波を発生させ、これにより、ノズルよりイン クを噴射させて、図示しない記録媒体に印字を行うもの である。而して、この種のインクジェットヘッドにおい ても、基板に流路板を接着剤にて接着している。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】上述のように、インク を用いているが、この接合部がインク液室部やノズルプ レート部などにおいて常にインクに浸されており、接着 剤の吸水による経時的劣化が進み、信頼性、耐久性に大 きな影響を与える。接合信頼性、耐久性を向上させるた めには接着剤の吸水性を低減する必要がある。

【0007】上述のように、インクに接している接着剤 もしくはインク液室と隣接した接着剤は、インク成分の 吸収により経時的に材料破壊強度が低下してくる。その ため、接着剤層に残留した応力により擬集破壊が起こ り、接合品質低下の原因となる。そこで、接着剤の耐イ 20 ンク性を向上させる必要があるが、インク成分の70~ 95%以上が水であるため、耐インク性向上はすなわち 耐水対策と直結している。

【0008】上述のごときインクジェットの各構成部材 の接合に樹脂が使用されるが、エポキシ系樹脂はアクリ ル系樹脂やシアノアクリレート系樹脂と比較して耐水性 がよいが、インクジェットヘッドの使用環境下において はその耐水性は必ずしも十分ではない。実際に標準ビス フェノールAを60℃温水中に約60時間浸漬すると、 表1に示すように、10%以上の吸水が進み、材料物性 30 も大幅に低下する。

[0009]

【表1】

ピスフェノールA型エポキシ樹脂の 1.いか過渡部络の物性変化

イング侵債的後の物任家化			
項目	浸渍前	浸潰後	
吸水率(%)	_	19.6	
ヤング率(kgf-mm ⁻²)	178.6	52.2	
T g (°C)	70	20~30	
破壞電度(kgf·cm ⁻²)	294.4	84.7	

着 剤:3M製 DP-460

硬化条件:70℃ 2h

漬 液:アルコール10%含水溶液 サンブル形状:短冊状(10×73×0.25mm)

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解 決するために、インクを吐出するための1もしくは複数 のノズルと、各ノズルに対応するインク被室と、各イン ク液室に対応するインク吐出のためのエネルギー発生手 50 増加するためである。吸水率を抑えるためには、 $\mathbf{n}=\mathbf{0}$

段を有するインクジェットヘッドにおいて、(1) イン クジェットヘッドの構成部品の接合に低分子量のエポキ シ樹脂系接着剤を使用していること、或いは、(2)イ ンクジェットヘッドの構成部品の接合に低分子量のピス フェノールA型エポキシ樹脂を主成分とする接着剤を使 用していること、或いは、(3) インクジェットヘッド の構成部品の接合にピスフェノールF型エポキシ樹脂を 主成分とする接着剤を使用していること、或いは、

(4) インクジェットヘッドの構成部品の接合にノボラ ジェットヘッドにおいては、各構成部品の接合に接着剤 10 ック型ピスフェノールFを主成分とするエポキシ樹脂系 接着剤を使用していること、或いは、(5)インクジェ ットヘッドの構成部品の接合にピスフェノールAFを主 成分とするエポキシ樹脂系接着剤を使用していること、 或いは、(6)インクジェットヘッドの構成部品の接合 にピフェニル型を主成分とするエポキシ樹脂系接着剤を 使用していること、或いは、(7) インクジェットヘッ ドの構成部品の接合にエポキシ樹脂系接着剤を使用し、 該工ポキシ樹脂は末端基不純物を低減させた髙純度樹脂 であることを特徴としたものである。

[0011]

【作用】インクジェットヘッドの各構成部材の接合、特 に、インク液室やノズルプレート部などインクに浸され ている部分の接合に用いる接着剤の耐インク性を向上さ せ、接着剤の吸水性を低減して吸水による経時的劣化を 防止し接合信頼性を向上させる。

[0012]

【実施例】図1は、本発明が適用されたインクジェット ヘッドの要部(ノズルプレート接合部)拡大構成図で、 図中、図7乃至図9に示した従来技術と同様の作用をす る部分には、図7乃至図9の場合と同一の参照番号が付 してある。而して、本発明においても、インクジェット ヘッドの構成部品間の接合、例えば、図1に示すよう に、ノズルプレート7と流路板3及び補強板6との接合 に、従来技術と同様、接着剤12を用いているが、本発 明においては、この接着剤12としてエポキシ系接着剤 を用いて接着剤内部の耐インク性を向上させ、接合信頼 性を向上させるようにしている。

【0013】接着剤の耐水性を向上させるための指南と しては大きく以下の3点が考えられる。

- 40 1. 樹脂中の-〇H基、-NH2基等親水基の減少(疎 水基の導入)
 - 2. 樹脂の自由体積の低下-架橋密度の向上
 - 3. 末端基不純物の削減-特に塩素残基の減少

【0014】図2にピスフェノールAの化学構造式を、 表2に分子量の異なるピスフェノールAを主剤とした樹 脂の70℃温水中に約65時間浸漬時の吸水率を示す が、表2から明らかなように、分子量が大きいものほど 吸水率は大きくなっている。これは、繰返し単位nが増 えるにしたがって分子量が大きくなり、一〇H基の数も

5

~1程度の低重合度低分子量の主剤を使う必要要ある。 商品としては、例えば、エピコート825、エピコート 827 (油化シェルエポキシ)、DER330 (ダウケ* *ミカル)などがある。

[0015]

【表2】

エポキシ系樹脂の吸水率

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	主 剤	吸水率	
エピコート807	低分子量ピスフェノールド	1.28%	
エピコート828	標準分子量ピスフェノールA	1.80%	
D E R 337	高分子量ピスフェノールA	3.83%	
DER431	ノボラック型	1.56%	

硬 化 剤:エポメートLX1N (油化シェルエポキシ)

硬化条件:80℃ 3 h

浸 漬 液:アルコール10%含水溶液

浸渍条件:70℃ 65h

【0016】図3にピスフェノール下型のエポキシ樹脂の構造式を示すが、このピスフェノール下型のエポキシ樹脂は、骨格にメチル基が存在しないため骨格自体のフレキシビリティが大きく、粘度の低い架橋密度の高い硬化物を得ることが出来る。硬化物の吸水率は表2に示したように非常に小さい。ピスフェノール下の繰返し単位 n=1をノボラック型にした3官能型のエポキシ樹脂は 20 架橋密度をさらに向上させる効果がある。架橋密度の向上と一〇日基の減少は相反する因子であるため配合比を最適化することにより耐水性のよいものを得ることができる。ピスフェノール下型樹脂としてエピコート806 (油化シェルエポキシ)、ノボラック型ピスフェノール下型樹脂としてエピコート807 (油化シェルエポキシ)、DEN431 (ダウケミカル) などがある。

【0017】図4にピスフェノールAFの構造式を示すが、このピスフェノールAF樹脂は、骨格に一CF₃基を導入しているため、疎水性を向上させている。これ 30は、耐濡れ性を向上させ、屈折率が低下される効果もある。

【0018】図5にピフェニル型のエポキシ樹脂の構造式を示すが、このピフェニル型エポキシ樹脂は、芳香族環にメチル基を導入させているため、耐水性を向上させることが出来る。商品としては、例えば、エピコートYX4000(油化シェルエポキシ)などがある。

【0019】図6は、エポキシ樹脂の反応形態と塩素含有末端基の説明図で、エピクロルヒドリンを使用して製造されるエポキシ樹脂には、図6に示すような反応経路 40により塩素含有不純物が残存してくる。この塩素含有末端基を製造プロセスにおいて低減したエポキシ樹脂は、耐水性、耐加水分解性に優れている。商品としては、例えば、YL980、YL983U(共に油化シェルエポキシ製)などである。

【0020】上述したエポキシ樹脂の硬化剤としては特に硬化剤として芳香族ポリアミン、脂肪族ポリアミンや 複素環式ポリアミンを用いたものはさらに耐インク性を 向上させている。

[0021]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明 によると、以下のような効果がある。

6

- (1) 請求項1に対応する効果:インクジェットヘッド の構成部品接合用接着剤に、低分子量のエポキシ樹脂を 使用することにより、耐インク性のよい接合信頼性の向 上したインクジェットヘッドを提供することができる。
- 0 (2)請求項2に対応する効果:インクジェットヘッド の構成部品接合用接着剤に、低分子量のピスフェノール A型エポキシ樹脂を主成分として使用することにより、 耐インク性のよい接合信頼性の向上したインクジェット ヘッドを提供することができる。
 - (3) 請求項3に対応する効果:インクジェットヘッド の構成部品接合用接着剤に、ピスフェノールド型エポキシ樹脂を主成分として使用することにより、耐インク性 のよい接合信頼性の向上したインクジェットヘッドを提供することができる。
- 80 (4)請求項4に対応する効果:インクジェットヘッド の構成部品接合用接着剤に、ノボラック型ピスフェノー ルF型を主成分とするエポキシ樹脂を使用することにより、耐インク性のよい接合信頼性の向上したインクジェットヘッドを提供することができる。
 - (5) 請求項5に対応する効果:インクジェットヘッド の構成部品接合用接着剤に、ビスフェノールAF型エポキシ樹脂を主成分として使用することにより、耐インク性のよい接合信頼性の向上したインクジェットヘッドを提供することができる。
- (6) 請求項6に対応する効果:インクジェットヘッド の構成部品接合用接着剤に、ピフェニル型エポキシ樹脂 を主成分として使用することにより、耐インク性のよい 接合信頼性の向上したインクジェットヘッドを提供する ことができる。
 - (7) 請求項7に対応する効果:インクジェットヘッド の構成部品接合用接着剤に、末端基不純物を低減した高純度エポキシ樹脂することにより、耐インク性のよい接合信頼性の向上したインクジェットヘッドを提供することができる。

50 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明による接着剤が使用されたインクジェ ットヘッドの一例を説明するための要部断面図である。

【図2】 本発明によるピスフェノールA型エポキシ樹 脂の構造を示す図である。

【図3】 本発明によるピスフェノールF及びノボラッ ク型ピスフェノールF樹脂の構造を示す図である。

【図4】 本発明によるピスフェノールAF型エポキシ 樹脂の構造を示す図である。

【図5】 本発明によるピフェニル型エポキシ樹脂の構 造を示す図である。

【図6】 エポキシ樹脂の反応形態と塩素含有末端基の

説明図である。

【図7】 本発明が適用されるインクジェットの一例を 説明するための一部欠裁斜視図である。

8

【図8】 図7のVIII-VIII線断面の一部拡大概略図で ある。

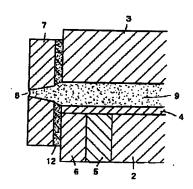
【図9】 本発明が適用されるインクジェットヘッドの 他の例を説明するための図である。

【符号の説明】

2…圧電素子、3…流路板、4…パッシペーションフィ **10** ルム、5…保護プレート、6…補強板、7…ノズルプレ ート、8…ノズル、9…インク流路、12…接着剤。

【図1】

[図3]



n=0 ビスフェノールF n=1以上 ノボラック型ピスフェノールF

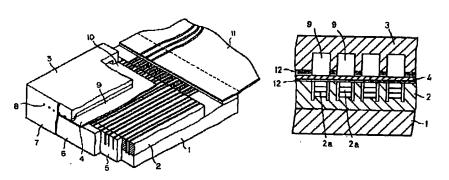
【図2】

【図4】

【図5】

[図7]

【図8】



申:加水分解性塩素

[図6] 全塩素WPE ・19クロロアドンン物(像七8七點に) ·O-CH?-ぐH-ÇH2・・・1,2-クロロヒドリン帯 ・・・・クロロメチアン様 4-CH2 (最化され難に) (厳化され易い) ·O-CH2-CH2····1,2-エボキシ神 . 공 (main) H2O, NaCI

—398—

[図9]

